

## 北京赛微电子股份有限公司

## 2022 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日；

2、业绩预告情况：预计本报告期净利润为正，扣除非经常性损益后的净利润为负。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：720.64 万元-936.83 万元	盈利：7,206.41 万元
	比上年同期下降：87%-90%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：6,149.46 万元-6,314.18 万元	亏损：549.06 万元
	比上年同期下降：1020%-1050%	
营业收入	37,509.53 万元-40,668.23 万元	39,483.72 万元
扣除后营业收入	37,509.53 万元-40,668.23 万元	39,483.72 万元
基本每股收益	盈利：0.0056 元/股-0.0169 元/股	盈利：0.11 元/股

注：“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

## 二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

## 三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、公司主营业务MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的8英寸成熟产能，较好地把握了下游生物医药、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，旗下瑞典MEMS产线的订单、生产与销售状况良好，在COVID-19疫情全球持续、国

际地缘政治冲突的背景下，在本报告期内继续实现了业务增长，保持了良好的盈利能力（但由于瑞典克朗与人民币之间的汇率波动，导致瑞典MEMS产线实现的收入及利润按人民币折算的呈现结果为下降）。

2、北京MEMS产线去年同期尚未实现运营，本报告期实现业务收入，但由于产线仍处于运营初期，代工晶圆中已实现量产的品类较少，大部分仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段，产能爬坡较为缓慢，收入规模较小；而由于客观上继续面临较大的折旧摊销压力，工厂运转及人员费用持续增长，叠加COVID-19疫情等外部因素，北京MEMS产线发生较大亏损，最终导致本报告期MEMS业务发生亏损。

3、公司在本报告期内确认了2021年限制性股票激励计划所产生的较大金额的激励费用。

4、公司已于2020年剥离了航空电子和部分导航业务，且在2021年继续剥离剩余导航业务子公司；公司2021年上半年仍体现了部分原有导航业务的影响。

5、公司为把握市场机遇，继续增加半导体业务的资本投入和人员招聘，保障核心业务MEMS和潜力业务GaN（氮化镓）的持续投入，本报告期内相关管理费用大幅增长，研发费用继续处于较高投入水平。

6、近年来，公司围绕主业开展了系列产业投资布局，其中部分投资在本报告期内继续实现投资项目退出或首次出让部分股权，公司取得相关收益。

7、公司参股子公司在本报告期内整体上出现亏损。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为7,016.93万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为7,755.47万元。

#### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2022年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022年7月14日